债券代码: 185630.SH 债券简称: 22 西电 01 债券代码: 167932.SH 债券简称: 20 西电 01

西湖电子集团有限公司公司债券 2023 年年度报告 更正公告

一、更正情况

西湖电子集团有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月30日披露了《西湖电子集团有限公司公司债券2023年年度报告》,《西湖电子集团有限公司公司债券2023年年度报告》"第三节报告期内重要事项"之"五、非经营性往来占款和资金拆借"中(二)非经营性往来占款和资金拆借明细相关数据披露有误,现更正如下:

更正前:

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位: 亿元 币种: 人民币

	-1	
占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	22,753.19	66.25%
尚未到期,且到期日在6个月内(含)的		
尚未到期,且到期日在		
6个月-1年内(含)的	6,810.76	19.83%
尚未到期,且到期日在	4,781.06	13.92%
1年后的	,, , , , ,	
合计	34,345.01	100%

3.报告期末,发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位: 亿元 币种: 人民币

拆借方/ 占款 人 名 称 或 者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占 款方的 资信状 况	拆借/占款 及未收回 原因	回款安排	回款期限 结构
数技机	-	21,534.95	-	-	2024.3.26 已全额收 回	-
浙江久融智能	-	1,218.24	-	-	2024.3.26 已全额收	-

拆借方/ 占款 人 名称或 者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占 款方的 资信状 况	拆借/占款 及未收回 原因	回款安排	回款期限 结构
技 术 有限公司					回	
合 象 房 投 限	54.21	4,781.06	偿债能力下降	偿还能力下降	待 实 现 销 售 资 金 回 笼后回款	待 实 现 销 售 资 金 回 笼 后 回 款
温 景 荣 有 司	738.76	6,810.76	偿债能力下降	偿还能力下降	按协议执行	2024.08.10 回款

更正后:

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位: 亿元 币种: 人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	2.27	66.25%
尚未到期,且到期日在 6个月内(含)的	-	-
尚未到期,且到期日在6个月-1年内(含)的	0.68	19.83%
尚未到期,且到期日在 1年后的	0.48	13.92%
合计	3.43	100%

3.报告期末,发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位: 亿元 币种: 人民币

拆借方/ 占款 人 名 称 或 者姓名	报告期发生额	期末未 收回金 额	拆借/占 款方的 资信状 况	拆借/占款 及未收回 原因	回款安排	回款期限 结构
数旗技限有司	ı	2.15	-	-	2024.3.26 已全额收 回	-
浙 智 能 技 术 有	-	0.12	-	-	2024.3.26 已全额收 回	-

拆借方/ 占款 人 名称 或 者姓名	报告期发生额	期末未 收回金 额	拆借/占 款方的 资信状 况	拆借/占款 及未收回 原因	回款安排	回款期限 结构
限公司						
合 象 房 投 限 奶 湖 产 有	0.01	0.48	偿债能力下降	偿 还 能 力 下降	待 实 现 销 售 资 金 回 笼后回款	待 实 现 销 售 资 金 回 笼后回款
温制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制	0.07	0.68	偿债能力下降	偿 还能力下降	按协议执行	2024.08.10 回款

二、影响分析

上述更正对本公司的财务状况、经营业绩无重大不利影响。公司因以上更正事项带来的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息的披露质量。更正后的公司债券年度报告将同日刊登在上海证券交易所网站,敬请查阅。

三、其他公司认为需要说明的事项

无。

特此公告。

(本页无正文,为《西湖电子集团有限公司公司债券2023年年度报告更正公告》)

